PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-082147

(43) Date of publication of application: 20.07.1978

(51)Int.CI.

H01P 1/26

(21)Application number: 51-158856

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

27.12.1976

(72)Inventor: KATO HIDEHIKO

(54) RESISTIVE TERMINATION FOR STRIP LINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the resistive termination having a good performance suitable for microwave IC, by making the characteristic impedance of the thin film resistor as a specific value, when the thin film resistance of resistive termination is replaced to the conductive film having the same shape.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁

公開特許公報

⑩特許出願公開.

昭53—82147

(1) Int. Cl.²
H 01 P 1/26

識別記号

砂日本分類 98(3) B 0 庁内整理番号 6545--53 砂公開 昭和53年(1978)7月20日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

64ストリップ線路用無反射終端

飅

願 昭51-158856

②特②出

願 昭51(1976)12月27日

⑪発 明 者 加藤英彦

東京都港区芝五丁目33番1号

日本電気株式会社内 ②出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内原晋

男細 檀

発明の名称

ストリップ般路用無反射終端

特許請求の範囲

- 2. 特性インピーダンス Z。のストリップ線路の 終端を薄膜抵抗を通して短筋した無反射終端に かいて薄膜低抗の抵抗値を特性インピーダンス Z。に合せかつ故薄膜抵抗部に並列にず所定の 容量を挿入したことを特徴とするストリップ線 路明無反対終端。

発明の詳細な説明・

本発明はマイクロ波IC等に使用されるストリップ線路用無反射終端に減する。

現在マイクロ波装置は、マイクロストリップ線路等を用いたIC化により大幅な小形化、属信額化が計られつつある。このようなマイクロ皮IC 回路中にはサーキュレータをアイソレータ化するため、あるいは方向性結合器のアイソレーションポート等に非常に厳密な特性の無反射終端が必要である。

例えばサーキュレータをアイソレータ化する場合の無反射終端では無反射終端の反射特性がそのままアイソレーション特性になり、非常に良好な特性のものが要求される。例えば無反射終端の入力 VSWR が12 であればもはや 20 dB以上のアイソレーションは得られたい。また同年一ストリップ線路変換部の特性を制定する場合にIO化無反射終端が使用できると良いが、その場合にれらの変換部の反射 VSWR 11 ~ 12 程度よりはるかに良好な無反射終端が必要である。

第1 凶は従来の薄膜無反射終端を示すもCで、

20

15

務電体基板1上の下面に接地用導体膜2⇒よび線 路導体膜3を形成したマイクロストリップ級路の 経期に特性インヒーダンス (通常は 5 0 Q) に等 しい抵抗値を有する薄膜抵抗4を形成し、短絡用 導体 5 を用いて、疲増を行っていた。この場合、 博模抵抗の形状は高周波特性と無関系に設計され ており、(a)のようにマイクロストリップ導体と同 じ幅にして、簡単化したり、(b)のように網目状の 菱形として電力特性を良好にしていた。しかし、 抵抗機自体にも最少なインダクタンス分があり、 また、それと接端導体間にも減少な容量分が存在 する。従って非常に低い周波数では、これらの不 要りアクタンス分は無視できるが、マイクロ 夜の ような高層波においては、抵抗性に対して無視で きなくなり、不要な反射を生するので問題である。 UHF 帯のような低い周波数においても、大電力 用無反射終端は、寸法が大きくなり、それにとも なって、その不要インダクタンスあるいは不要容 量は無視できなくなる。

従来、これらを含めた無反射終端の設計法が不

のストリップ線路の終端を薄痕抵抗を通して短路 した無反射終端において、薄膜抵抗の抵抗電を特 性インピーダンス 2。 に合せかつ玻璃製紙成部に 並列に所定の容量を挿入したことを特徴とするス トリップ線路用無反射終端が得られる。

以下本発明の実施例を図面を用いて説明する。 第2図は本発明の第1の実施例を示す図で(a)は その解釈は、(b)はその評細断面図、(c)は一部を変 形した平面図である。同図(a)において、本実施的 の構成製水は第1図の従来例と同じく、誘躍体系 板1、接地用導体膜2、全路用導体膜3、薄膜抵 抗4、短路用導体5からなっている。

今、長さもの凶(a)のような薄膜抵抗を損失ある 分布定数線路と考え、その入力インビーダンスム。 を計算すると、

$$Z_i = Z_B \quad tanh \quad r\ell . \tag{1}$$

となる。但し、 Z_B はこの出抗値特性インピーダンス、r はその伝播定数であり角周被数を ω 、減 複話抗の単位長りの抵抗を λ_0 、インダクタンス

特開 昭53 — 82147(2) 明であったため、マイクロ抜帝で充分良好な、保 証された特性の I O用無反射終煙を用いることが できなかった。従って、第1 図のような無反射終 増は、それほど厳密な特性を要求されない箇所で のみ使用され、厳密な特性の必要な所では一版コ ネクタを用いて同他に変換した後、同潮型無反射 終環を用いる場合が多かった。

本級の目的は、不要リアクタンス分を含めた無反射終期の設計法に基すき、回路的にも、契作的にもマイクロ波ICに適用が可能な、値がで良好な特性の無反射終端を提供することにある。

本発明によれば特性インピーダンス20のストリップ線路の終端を薄腹抵抗を通して短絡した無反射終端にかいて薄膜抵抗の長抗値を特性インピーダンス20に合せかつ該薄膜抵抗を同一形状の場体領で置き換えたときの薄膜抵抗部の特性インピーダンスが20人/3 程度となるようにしたことを特徴とするストリップ線路無反射終端が得られる。

さらに本発明によれば特性インピーダンス2。

を L_o 、接地との容量を C_o とすれば

$$Z_{R} = \int \frac{R + j \omega L_{o}}{j \omega O_{o}}$$
 (2)

$$r = \int j \omega O_o \left(R_o + \omega L_o \right)$$
 (3)

となる。但し $\sqrt{-1}=$ j である。

今 ℓ オ充分小さく、海膜低低が集中定数的と考え、 Γ ℓ ℓ ℓ とすれば(2),(3)式を用いて(1)式は次のように変形される。

$$Z_{i} = (R_{o} + j \omega L_{o}) \ell (1 - \frac{j \omega C_{o} (R_{o} + j \omega L_{o}) \ell^{2}}{3})$$

(4)

さらに、先に仮定した巣中定紋的な条件 $\omega^8 O_0 L_0 \ell^3 \ll 1$ を用いると(4)はさらに 次のようになる。

$$Z_i = R_o \ell + j \omega L_o \ell \left(1 - \frac{C_o}{L_o} \frac{R_o^s \ell^s}{3}\right)$$

したがって入力側嵌路の特性インヒーダンスを

10

15

 Z_0 としたとき薄膜抵抗の抵抗値 R_0 ℓ および薄膜抵抗を同一形状の導体膜で置き換えたときの特性インピーダンス $\int L_0/C_0$ をそれぞれ

$$R_{o} \ell = Z_{o} \tag{6}$$

$$\sqrt{\frac{L_o}{C_o}} = \frac{Z_o}{\sqrt{3}}$$
(7)

とすれば、特性インピーダンス 2。 に対して、周波 政特性のない、非常に良好な無反射 熱端が得られる。通常の特性インピーダンス は 5 0 gの 破路 に対しては、抵抗値を 5 0 g、 導体膜で値を換えたときの特性インピーダンスを 5 0 / $\sqrt{13}$ = 約28.9 g にすればよい。

第2図(a)の第1の実施例においては、上記の設計法により、抵抗体の幅Wを線路導体膜の幅より広げ、2₀/√3 Q になるような形状としてある。厚み t の時電体透板として比時 電率 9 のアルミナ 基板を用いた場合、50 Q のマイクロストリップ 繰路は、線路導体膜の幅を浮み t と同じ程度にすることにより得られるが、薄膜抵抗の幅Wは約27

しとすれば良い。

(第1表)

香 夜	比誘電率.	50分級路導体幅	薄膜抵抗幅
アルミナ	9	1 t	2.7 t .
サファイブ	.10	0.9 t	2.5 t
石 英	3.6	2.2 t	· 5 t
高誘電率基板	40	0.15 t	0.65 t

種々の誘電体差板に対して50g マイクロストリップ線路幅と、本発明による無反射終端薄膜抵抗の幅を第1変にまとめて示した。

第2図(b)は上記のような実施例の薄膜材料を静しく説明するための、第2図(a)線 A A での断面図であり、(a)における接地用導体幅、線路導体膜、短絡用導体膜はそれぞれ、クロム、ニクロム、49ン外等の接着用薄膜21、31、51と、金、鍋、等の主殺良導体膜22、32、52からなっている。無反射軽端用薄膜抵抗は登化タンタル、タンタル、ニクロム等の抵抗度41とその保護、調整膜42からなっている。そしてこれらの全体が回路ケー

/ 35 E A

10

スあるいは接地導体6のように乗せられている。 図にかいてシート抵抗100 星/口の抵抗膜41 を用いたので、W/8=2として50 星抵抗を得 ているが、W/8はシート抵抗値により、乗中定 数的な長さの範囲で変える必要がある。

第2図(c)は、第1の実施例の一変形である。上記の設計法では薄膜抵抗を一様な分布定数素子と考えたが、短絡用導体5は物理的な大きを有し、この付近に近づくと並列分布容量が増大するので図(c)ではここに近づくに従って、薄膜抵抗4の幅を40 ○よりに縮めている。

第1の実施例はマイクロストリップ型式のもの であるが本実施例をトリプレート型あるいはサス ペンド型ストリップ級路型式のもので構成できる ことはもちろんである。

第3四は本発明の42の実施消で、(a)はその必 仮の平面四、(b)はケース内に入れた状態での中心 線上の断面図である。第1の実施例と同一の構成 要素は同一記号で示した。(以下同様) この実 施例では入力調ストリップ線路導体膜3と、薄膜 近氏4の幅は同一であるが、サスペンド型ストリップ級路型式の接地導体6,6'の間隔が、近抵体部分では61,61 と狭くなってかり、薄膜抵抗を導体膜に置き換えたときの特性インピーダンスを20/√3 にしている。線路導体膜3と薄膜近代の幅が同一であるので、異作パターンが簡単であり、さらにこの接続部にて第1の実施例のようなバターンステップが生じず、それによって生ずる不要リアクタンスが無い。この実施例のように変地導体を薄膜近抗に近づけることとで変わりますでもである。また、線路導体膜の隔を完全に一致させず、線路導体間隔を(h)図及と近づけなくても、(6),(7)式の関係を保てば、良好な無反射終端が得られることに変わりはない。

第4図はさらに第3の実施例を示すものであり、 第1の実施例の短絡導体の代りに、長さℓ。を1/4 波長にした終環開放ストリップ機略でとすること により薄膜抵抗4の終端で、電気的な接地短格と なるよりにしている。

20

15

10

第5図は第4の実施例を示すもので、(a)はその 平面図、(b)はその中心線上の断面的である。この 実施例では薄膜抵抗 4 かよび接地用導体膜 2 の一 部23が、入力側ストリップ線路の鋳電体基板1 と別のチップ誘電体8の上に形成され、薄膜抵抗 4の入出力電極43,44 と澱路導体膜3⇒よび 接地導体 6 が接続導体 3 3 , 5 3 でそれぞれ接続 されている。このように誘定体を別個にしても、 抵抗を破路インピーダンスに合せW/、 およびチ ップ状弱磁体8の比誘磁率。』を調整して薄膜抵 抗4形状は、これを導体膜に還き換えたとき2。 /「3 の特性インビーダンスになるようにすれば、 本発明による良好な無反射終端が得られる。とく に本実施例においては誘道体癌板1として石英、 アルミナ、サファイアを用いたときチップ誘電体 8としてそれぞれアルミナ、高勝塩率基板、高鋳 4年基板を用いれば、第1表に示したようにすべ ての紡道体導みが同一でも、50 日線路導体膜3 の感と、薄膜抵抗4の幅はほぼ等しくなり、形状 ステップによる不要リアクタンスが入らない。ま

特開 昭53 — 82147(4) たチップ誘連体 8 として無伝導率の大きなペリリ ア等を用いれば大電刀用として使用できる。 ところで、(4)式において、広橋定数値は小さい ので、次のように変形される。

$$Z_{i} = \frac{H_{o}\ell + j\omega L_{o}\ell}{1 - j\omega \frac{Co\ell_{o}\ell}{3}(H_{o}\ell + j\omega L_{o}\ell)}$$
(8)

上式より海嶼抵抗部は完全に集中定数 RLC 累子を用いて第6図のような等価回路で表わされる。 この場合ももちろん(6)(7)式と同様

$$R_{o} \ell = Z_{o} \tag{9}$$

$$\int \frac{L_0 \ell}{C_0 \ell} = \frac{Z_0}{3} \qquad 00 \qquad 10$$

15

10

1.5

の関係を保てば良好な無反射終端が得られる。 50 & ストリップ般路導体と同一幅の薄膜抵抗を 用いたとき、不要のリアクタンスが生するのは、 3 の場合の容量、Col がW式を滴足するだけ充 分大きくないからと考えられる。

したがって、薄膜抵抗部に新らしく第6凶点機

で示したごとく別の並列消費用容量 Ca を付加し (9)式とともに

$$\int \frac{L_0 \ell}{C_0 \ell + C_a} = \frac{Z_0}{\sqrt{3}}$$

となるようにすれば、神膜抵抗部の幅が任意の場 合にも、良好な無反射終煙が得られる。

第7因は上記の原理によるごらに別の第5の実施例を示す凶で、(a)は人刀領線路導体3の潜に凸部9を殺け们式を備たす容量Caを付加することにより、機路導体3と薄膜抵抗4の幅が同一でも良好な無反射終端が付られるようにしたものである。(b)は薄膜抵抗4の幅を任意に広げ同時に(a)と同様の凸部9により(i)式を構たす所要の容量を設けたものである。(c)は薄膜抵抗4上に別の誘動体10を避いて、所要の容量を設けたもの。(d)はこの調整用緩延体10上に薄膜抵抗4を形成したもので、緩延体10の導みおよび比勝減率を調整して、緩延体10の導みおよび出酵減率を調整して、緩延体10の導入かよび出酵減率を調整して、緩延体10の導入かよび出酵減減を構た。

第8回は、さらに別の第6の実施例を示す図で、・

式:3)を満たす薄膜抵抗4の上に、調整ねじ11を 般近させ、式(3)を満たす所決の容異 Caを付加す るものである。との場合にはLo&も変動するが、 パターンの厳密を設計をしなくても、ねじにより 特性を設別しつつ必要量 Oaを与えることができ るので実用的である。55は短路用端子である。

第4四、第5四、第7四、第8回にかいてマイクロストリップ超式あるいはサスペンド刻トリプレート優式とちらかの実施例しかぶさなかったが、本顧の原理が図示以外のそれぞれトリプレート型式、マイクロストリップ型式のものにも適用できるととは言うまでもない。

図面の簡単な説明

第1凶は従来の溥庭無反射終端を示す凶で、(a)、(b)は別々の平面凶、(c)はそれらの中心機AA(に関する断面凶である。1は誘導体基板、2は最地用導体展、3は最略導体展、4は溥良抵抗、5は短絡用導体度である。

第2回は第1の実施例を示す図で回は絣視図、

特開 昭53— 82147(5)

(b) は 成 A A に 関 する 詳細 な 断 面 図 、 (c) は 一 部 を 変 形 した 平 面 図 で ある。 第 1 図 と 同 一 の 構成 要素 は 同 一 記号を 付 し て 示 し た 。 (以 下 同 様) 2 1 、 3 1 、5 1 は 接着 用 薄 顧 、 2 2 、3 2 、5 2 は 良 導 体 模 、 4 1 は 抵 抗 膜 、 4 2 は 保 護 腐 整 膜 で ある。

第3図は第2の実施例であり、(a)は一部の平面 図、(b)は全体の断面図である。6,6'は接地導体 61,61' は間隔を縮めた接地導体の一部である。

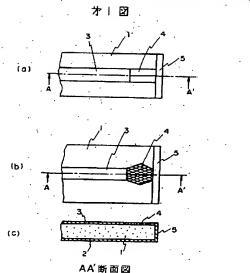
第 4 図は第 3 の奥嘉例を示す平面図。 $7 t^{1} L_{4}$ 彼畏ストリップ機路である。

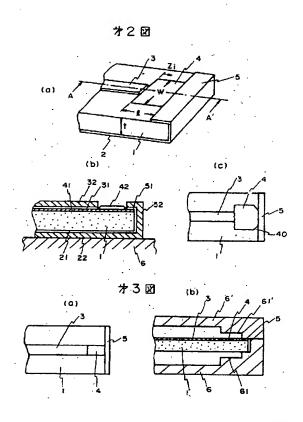
第5図は第4の実施例を示す図で(a)は平面図、(b)は断面図である。8はチップ誘電体、33,53は接続導体である。

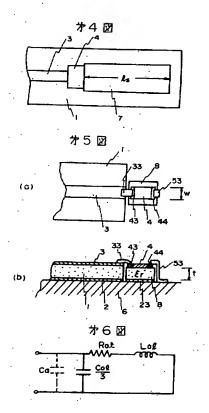
第6図は説明用等価回路必である。

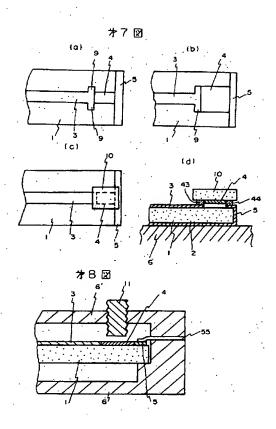
第7図は第5の実施例を示す図で、(a)~(c)は平 面図、(d)は断面図である。9は線路導体凸部、10 は誘電体である。

第8図は第6の実施例を示す断面図で、11は 調整ねじ、55は短絡用端子である。









特許庁長官殿

1,事件の表示 昭和51年 券 数第188886号

2. 発男の名称 ストリップ曲略用無反射終節

3、補正をする者

事件との関係

出額人

京都洛区芝五丁目83番1号

(423) 日本電気株式会社

4.代理人

東京都德区芝五丁目33条1等

日本電気株式会社内

5591) 弁理士 内 原

電 新 東京(2454-1111(大代表)

昭和5 8年 5月 1日(発送

6. 補正の対象 数 間(禁1所)

% 補正の内容

不要大学を開除した第1間を維付いたします。

代理人 分理士 内 原

